

ZHCA926-January 2019

具有内部温度传感器 CJC 的双通道 K 型热电偶测量电路

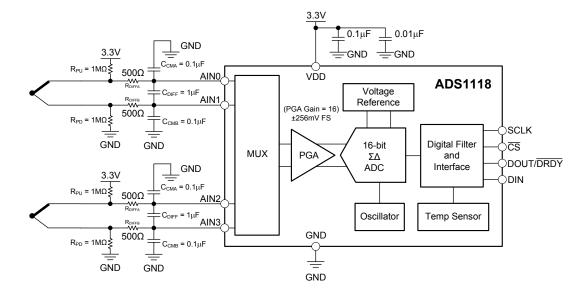
Joseph Wu

输入测量	ADC 输入电压	ADC 数字输出
T = -270°C	AINP - AINN = -6.5mV	FCC0 _H 或 -832 ₁₀
T = 1370°C	AINP – AINN = 55mV	1B80 _H 或 7040 ₁₀

电源		
VDD	GND	
3.3V	0V	

设计 说明

本指导手册的设计介绍采用 ADS1118 和两个热电偶的温度测量电路。该设计使用 ADS1118 内部电压基准进行热电偶电压测量,而使用板载温度传感器进行冷端补偿 (CJC) 测量。ADC 的两个通道用于两个 K 型热电偶,温度测量范围为 –270°C 至 1370°C。该设计包含用于配置器件的 ADC 寄存器设置以及用于配置和读取器件的伪代码。该电路 可用于 适用于 PLC 的模拟输入模块、实验室仪表 和工厂自动化 等应用。有关使用精密 ADC 和热电偶的更多信息,请参阅《热电偶测量基本指南》。





设计说明

- 1. 为电源使用电源去耦电容器。必须使用连接到 GND 的至少为 0.1μF 的电容器对 VDD 进行去耦。有关电源建议的详细信息,请参阅《具有内部基准和温度传感器的 ADS1118 超小型低功耗 SPI™ 兼容型 16 位模数转换器》。
- 2. 如果可能,使用 COG (NPO) 陶瓷电容器进行输入滤波。这些电容器中使用的电介质可在电压、频率和温度变化时提供最稳定的电气特性。由于尺寸的原因,这可能并不总是实用,X7R 电容器是下一个最佳选择。
- 3. 需要冷端补偿才能准确测量热电偶温度。
- 4. 选择 K 型热电偶是因为它具有较大的输入范围和热电偶电压。其他热电偶具有不同的灵敏度和误差容限。如需使用其他热电偶进行测量以及使用它们的指南,请参阅《热电偶测量基本指南》。
- 5. 用于根据热电电压确定热电偶温度的转换表和多项式方程可在 NIST 网站(网址为 http://srdata.nist.gov/its90/menu/menu.html)上找到。此外,可从模拟工程师计算器确定一些热电偶转换。

组件选择

1. 确定热电偶的工作范围。

如果温度测量范围是 -270° C 至 1370° C,那么 K 型热电偶具有大约 -6.5mV 至 +55mV 的范围。该范围用于最大化测量的分辨率(考虑 ADC 的满量程范围)。

2. 确定 ADC 的增益和输入范围。

在 ADS1118 中,可编程增益放大器 (PGA) 通过缩放电容采样实现,而不是作为真正的放大器。采用这种 PGA,输入范围可扩展到全电源电压范围,但放大率更低,输入阻抗也更低。在该器件中,最大放大率提供 ±0.256V 的满量程范围。这远远大于热电偶的 -6.5mV 至 +55mV 范围。虽然不可能超出 PGA 范围,但测量可以使用满量程范围的有限部分。将热电偶范围与全范围进行比较,可以计算出可用 ADC 范围的百分比:

% of usable ADC range = $[55mV-(-6.5mV)]/[0.256mV-(-0.256mV)] \cdot 100\% = 12.0\%$ Number of ADC codes in measurement range = $0.12 \cdot 2^{16} = 7864$

热电偶的温度范围为 -270°C 至 1370°C, 7864 代码用于表示 1640°C 的温度范围。这相当于每个 ADC 代码大约 0.21°C, 对于大多数热电偶应用来说应该 足够了。

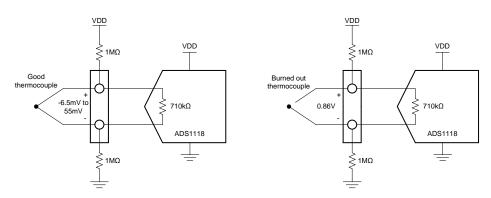
在其他精密 ADC 中,PGA 的实现方式类似于仪表放大器。如果使用不同的 ADC,则应根据最大热电偶输出电压计算允许的最大增益(不超出 PGA 范围)。然后,确保热电偶偏置接近中间电源,以便输入信号处于 PGA 的共模输入范围内。

3. 设置电阻器偏置以建立输入直流电平和烧毁检测。

同等偏置电阻器从热电偶的任一端连接到 GND 和 VDD。在正常运行中,电阻器将热电偶的直流偏置点设置为接近中间电源。如果热电偶烧毁并变成开路,则电阻器会将热电偶引线拉开到任一电源。这些电阻器设置为高位(通常为 $500k\Omega$ 至 $10M\Omega$),以便减少流经热电偶的偏置电流。与热电偶引线电阻发生反应的电阻器偏置电流会导致测量误差。但是,电阻器也必须足够低,以便提供足够的偏置电流,从而克服来自电阻器的任何输入电流。

在该设计中,偏置电阻器选择为 $1M\Omega$ 。该值会将电阻器偏置电流设置为低至 1.65μ A。但是,对于烧坏的热电偶, $1M\Omega$ 可提供足够的电流将 ADC 输入与 ADS1118 的 $710k\Omega$ 等效输入阻抗分开。





对于良好的热电偶,热电偶电压的范围为 -6.5mV 至 55mV。VDD 电源的其余 3.3V 在偏置电阻器之间均匀下降。使用 1MΩ 偏置电阻器时,热电偶电压的直流工作点接近中间电源(即 1.65V)。

对于烧坏的热电偶,开路会形成一个分压器,由两个 $1M\Omega$ 电阻围绕 $710k\Omega$ 等效输入阻抗。采用烧毁热电偶时的 ADC 输入电压可以计算为:

ADC input voltage = $3.3V \cdot [710k\Omega/(1M\Omega + 710k\Omega + 1M\Omega)] = 0.85V$

如果热电偶烧毁,ADC 输入电压为 0.86V,远远大于 ADC 的正满量程读数。ADC 报告的读数为 7FFFh,表示存在烧毁情况。

4. 选择 ADC 输入和基准输入的差分和共模滤波值。

如果存在输入滤波,则输入电流会对任何串联滤波器电阻做出反应,从而产生误差。对于 ADS1118,输入电流建模为等效差分输入阻抗。如前所述,等效差分输入阻抗通常为 710kΩ。因此,输入串联电阻保持较低值,或增加的电压表现为增益误差。

此设计包含差分和共模输入 RC 滤波。差分输入滤波的带宽设置为至少是 ADC 的数据速率的 10 倍。将共模电容器选择为差分电容器值的 1/10。由于电容器选择,共模输入滤波带宽大约是差分输入滤波带宽的 20 倍。

在进行输入滤波的情况下,差分信号以低于共模信号的频率衰减,后者会被器件的 PGA 显著抑制。共模电容器的失配会导致非对称噪声衰减,这会表现为差分输入噪声。差分信号的带宽较低,从而可以降低输入共模电容器失配的影响。ADC 输入和基准输入的输入滤波是针对相同的带宽进行设计的。

在该设计中,数据速率选择为 8SPS。对于 ADC 输入滤波,可以通过以下公式近似计算差分滤波和共模滤波的带宽频率:

$$\begin{split} f_{\text{IN_DIFF}} &= 1/[2 \bullet \pi \bullet C_{\text{DIFF}} \bullet (2 \bullet R_{\text{DIFF}})] \\ f_{\text{IN_CM}} &= 1/(2 \bullet \pi \bullet C_{\text{CM}} \bullet R_{\text{DIFF}}) \end{split}$$

对于 ADC 输入滤波, R_{IN} = 500 Ω , C_{IN_DIFF} = 1 μ F, C_{IN_CM} = 0.1 μ F。这会将差分滤波器带宽设置为 160Hz,将共模滤波器带宽设置为 3.2kHz。

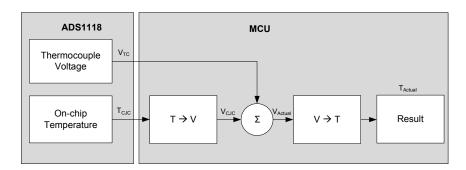
5. 使用冷端补偿根据冷端温度计算实际热电偶电压。

要从热电偶获得精确测量结果,必须执行冷端补偿以获得准确的温度测量值。必须精确测量热电偶引线 所在的冷端。不能简单地将冷端的温度与从热电偶电压计算的温度相加。要准确确定热电偶温度,正确 的方法是:

- 1. 将冷端温度 (T_{CJ}) 转换为电压 (V_{CJ})
- 2. 将冷端电压与测量到的热电偶电压相加 $(V_{Cl} + V_{TC})$
- 3. 将冷端电压与热电偶电压之和转换为热电偶温度 (T_{тс})



以下流程图显示了根据 ADC 测量值确定热电偶实际温度的转换方法。



用于根据热电电压确定热电偶温度的转换表和多项式方程可在 NIST 网站(网址为 http://srdata.nist.gov/its90/menu/menu.html)上找到。

由于 ADS1118 具有精确的内部温度传感器,因此可用于测量。内部温度传感器在 0℃ 至 70℃ 温度范围内的典型精度为 0.2℃。这种精度非常适合冷端测量。但是,该器件需要与热电偶冷端的连接点之间有良好的热接触。冷端测量中的任何误差都会导致温度测量结果误差。

有关热电偶和冷端补偿测量的更多信息,请参阅《热电偶测量基本指南》。

测量转换

根据 ADC 的满量程范围设置, 热电偶电压的转换相对简单。该设计使用最小的满量程范围 (±0.256V)。

测量值 1 (热电偶 1):

Output Code 1 = $[2^{15} \cdot (V_{AIN0} - V_{AIN1})/(0.256V)]$

Thermocouple 1 Voltage = $V_{AIN0} - V_{AIN1} = [(Output Code 1) \cdot 0.256V/2^{15}]$

测量值 2 (热电偶 2):

Output Code 2 = $[2^{15} \cdot (V_{AIN2} - V_{AIN3})/(0.256V)]$

Thermocouple 2 Voltage = $V_{AIN2} - V_{AIN3} = [(Output Code 2) \cdot 0.256V/2^{15}]$

内部温度传感器的转换需要进行一些数据操作。来自 ADC 的温度数据表示为 14 位结果,在 16 位转换结果中进行左对齐。数据从最高有效字节 (MSB) 开始输出。当读取这两个数据字节,前 14 位用来指定温度测量结果。一个 14 位 LSB 等于 0.03125°C,负数用二进制补码格式表示。

测量值 3 (内部温度传感器):

Output Code $3 = [(Temperature)/(0.03125^{\circ}C)]$

Temperature = [(Output Code 3) • (0.03125°C)]

输出代码 3 是 ADC 的两个字节输出数据的前 14 位。有关 ADS1118 和内部温度传感器的更多信息,请参阅《具有内部基准和温度传感器的 ADS1118 超小型低功耗 SPI™ 兼容型 16 位模数转换器》。

www.ti.com.cn

寄存器设置

测量值 1 (热电偶 1 电压): Config 寄存器 (8D0Bh)

位	字段	正在设置	说明
15	SS	1	开始一次转换
14:12	MUX[2:0]	000	热电偶 1 的 AINP 为 AINO, AINN 为 AIN1
11:9	PGA[2:0]	110	FSR 为 ±0.256V
8	MODE	1	关断和单冲模式
7:5	DR[2:0]	000	8SPS
4	TS_MODE	0	ADC 模式
3	PULL_UP_EN	1	在 DOUT/DRDY 引脚上启用上拉电阻器
2:1	NOP[1:0]	01	有效数据,更新 Config 寄存器
0	保留	1	始终写入 1h

测量值 2 (热电偶 2 电压): Config 寄存器 (BD0Bh)

位	字段	正在设置	说明
15	SS	1	开始一次转换
14:12	MUX[2:0]	011	热电偶 2 的 AINP 为 AIN2, AINN 为 AIN3
11:9	PGA[2:0]	110	FSR 为 ±0.256V
8	MODE	1	关断和单冲模式
7:5	DR[2:0]	000	8SPS
4	TS_MODE	0	ADC 模式
3	PULL_UP_EN	1	在 DOUT/DRDY 引脚上启用上拉电阻器
2:1	NOP[1:0]	01	有效数据,更新 Config 寄存器
0	保留	1	始终写入 1h

测量值 3 (内部温度传感器): Config 寄存器 (8D1Bh)

位	字段	正在设置	说明
15	SS	1	开始一次转换
14:12	MUX[2:0]	011	AINP 为 AIN2 且 AINN 为 AIN3(被 TS_MODE 忽略)
11:9	PGA[2:0]	110	FSR 为 ±0.256V(被 TS_MODE 忽略)
8	MODE	1	关断和单冲模式
7:5	DR[2:0]	000	8SPS
4	TS_MODE	1	温度传感器模式(旁路掉 MUX[2:0])
3	PULL_UP_EN	1	在 DOUT/DRDY 引脚上启用上拉电阻器
2:1	NOP[1:0]	01	有效数据,更新 Config 寄存器
0	保留	1	始终写入 1h



伪代码示例

下面显示了伪代码序列以及设置器件和微控制器所需的步骤,该微控制器与 ADC 相连,以便在单冲转换模式下从 ADS1118 获取后续读数。

数据回读和器件配置随 Config 寄存器回读一起以 32 位传输周期完成。ADS1118 配置为测量热电偶电压,满量程范围为 ±256mV,数据速率为 8SPS。器件循环读取热电偶 1 的电压、热电偶 2 的电压以及 ADS1118 内部温度传感器。在获取所有三个读数后,需要使用冷端补偿将热电偶电压转换为热电偶温度。

```
Configure microcontroller for SPI mode 1 (CPOL = 0, CPHA = 1)
Set CS low; // Start conversions
Send 8D0B8D0B; //Start conversion for thermocouple 1
                // Use 32-bit data transmission cycle with Config register readback
                // The first iteration of the loop has no data readback
Set CS high;
Loop
   Wait 69ms // Wait for typical data period +10% for internal oscillator variation
        Send BD0BBD0B; // Read data for thermocouple 1, start conversion for thermocouple 2,
   Set CS high;
   Wait 69ms;
    Set CS low;
        Send 8D1B8D1B; // Read data for thermocouple 2, start conversion for temperature sensor,
   Set CS high;
   Wait 69ms;
    Set CS low;
        Send 8D0B8D0B // Read data temperature sensor, Start conversion for thermocouple 1
   Set CS high;
    // Cold-junction compensation to determine thermocouple temperature
   Convert thermocouple 1 ADC data to voltage;
   Convert thermocouple 2 ADC data to voltage;
   Convert temperature sensor data to temperature;
   Convert temperature sensor data to thermoelectric voltage; // By lookup table or calculation
   Add thermocouple 1 voltage to temperature thermoelectric voltage;
   Convert resulting voltage for thermocouple 1 to temperature; // By lookup table or calculation
   Add thermocouple 2 voltage to temperature thermoelectric voltage;
    Convert resulting voltage for thermocouple 2 to temperature; // By lookup table or calculation
```



www.ti.com.cn

设计中采用的器件

器件	主要 特性	链接	其他可能的器件
ADS1118	具有内部基准和温度传感器的超小型低功耗 SPITM 兼容型 16 位模数转换器	http://www.ti.com.cn/product/cn/ADS11 18	指向类似器件的链接 (1)

⁽¹⁾ 对于冷端补偿,请确保器件具有指定了极限的内部温度传感器。或者,外部温度传感器可与 ADC 通道一起用于冷端测量。

设计参考资料

请参阅《模拟工程师电路说明书》,了解有关 TI 综合电路库的信息。

其他资源

- 德州仪器 (TI), ADS1118 评估模块
- 德州仪器 (TI), 《ADS1118EVM 用户指南软件教程》
- 德州仪器 (TI), 《热电偶测量基本指南》
- 德州仪器 (TI),模拟工程师计算器
- 德州仪器 (TI), 《使用 ADS1118 进行精密热电偶测量》
- 德州仪器 (TI), 《简单热电偶测量解决方案参考设计,精度 <1℃》

如需 TI 工程师的直接支持,请使用 E2E 社区:

e2echina.ti.com

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1)针对您的应用选择合适的TI产品;(2)设计、验证并测试您的应用;(3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn/上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任: (1)针对您的应用选择合适的TI产品; (2)设计、验证并测试您的应用; (3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司